

貼り合せ装置

本装置は、液晶パネルやタッチパネルなどの2枚のフラットパネルを精密位置決め後貼り合わせる事を目的とした装置です。

特徴

- ・ オートアライメント機能搭載。
- ・ 貼り合せ圧力を任意に設定可能。
- ・ 簡単操作。
- ・ オプション機能も充実。



ス ペ ッ ク

処理ワークサイズ	MAX 400 × 520
処理ワーク厚さ	MIN 0.2t ~
ステージ位置決め精度	± 1 μm
ワーク搬送速度	MAX600 mm/sec
貼り合せ圧力	MAX3000N
機械本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ)	2200 × 930 × 2000mm(操作 BOX 及び突起部含まず)
機械重量	約 1000 kg
総電気容量	30kVA
エア圧源	0.5Mpa 以上

注意：上記は参考スペックになります。

株式会社ハイテック・プレジジョン

〒373-0015 群馬県太田市東新町 27-2

TEL:0276-20-2284 FAX:0276-20-2285

E-mail: info@h-pre.co.jp URL:<http://h-pre.co.jp>